

DANIEL PAYNO ZARCEÑO

Ingeniero de telecomunicaciones y electrónica

@payno97@gmail.com

+34 638 587 538

Madrid, España

daniel-payno-zarceño

dpayno



SOBRE MÍ

Ingeniero de telecomunicaciones apasionado por la electrónica y la programación, especializado en sistemas empotrados. Me gusta aceptar nuevos retos y contribuir a entornos de trabajo innovadores.

EXPERIENCIA

Ingeniero de Hardware y Firmware

TycheTools

Agosto 2020 – Abril 2025

Madrid, ES

Empresa especializada en **eficiencia energética** en centros de datos, enfocada en la monitorización ambiental y el control de los sistemas de refrigeración.

- Ingeniería Hardware:** recopilación de requisitos, diseño y fabricación de PCB, *assembly*, creación de prototipos y pruebas. Gestión de compras, comunicación con proveedores y RFQ.
- Ingeniería Firmware:** diseño e implementación de sistemas empotrados, incluida la programación de microcontroladores, protocolos de comunicación y redes de sensores.
- Desarrollo Software:** desarrollo de sistemas basados en Linux utilizando Yocto, e implementación de aplicaciones en C y Python.
- Experiencia en centros de datos:** instalación de redes de sensores, optimización de la refrigeración y gestión del consumo.

Investigación y desarrollo

GreenLSI (Departamento de Ingeniería Electrónica, ETSIT)

Mayo 2020 – Agosto 2020

Madrid, ES

- Investigación y desarrollo de redes Bluetooth Mesh basadas en microcontroladores Nordic nRF52.

COMPETENCIAS TÉCNICAS

Lenguajes de programación:

C/C++

Python

Bash

Dart

Microcontroladores:

Nordic

ESP

ST

AVR

PIC

ARM

Protocolos de comunicación:

I2C

SPI

UART

RS232

RS485

Wi-Fi

BLE

LoRa

NFC

MQTT

Modbus

SNMP

Raft

Herramientas de desarrollo:

Git

Linux

Makefile

Docker

Yocto

L^AT_EX

Markdown

PlatformIO

Herramientas de diseño:

KiCad

2D/3D CAD

Blender

Otras herramientas e interfaces:

API REST

NGINX

MySQL

Django

FastAPI

LVGL

Flutter

Raspberry Pi

Wireshark

Jira

Agile

FORMACIÓN

Máster Universitario en Ingeniería de Sistemas Electrónicos

Universidad Politécnica de Madrid, ETSIT

2021 – 2022

Madrid, ES

Trabajo de Fin de Máster: Diseño e implementación de una red de sensores para la monitorización de la calidad del aire (10/10)

Premio al mejor expediente del curso 2021-2022. Patrocinado por Fundetel.

Grado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación

Universidad Politécnica de Madrid, ETSIT

2015 – 2020

Madrid, ES

Trabajo de Fin de Grado: Diseño e implementación de un controlador MIDI orientado a instrumentos aerófonos (10/10)

IDIOMAS

Español

● ● ● ● ●

Inglés

● ● ● ● ●

SOFTSKILLS

- Trabajo en equipo:** experiencia en desarrollo de proyectos con grupos multidisciplinarios.
- Resolución de problemas:** capacidad para analizar situaciones complejas y encontrar soluciones efectivas.
- Adaptabilidad, flexibilidad:** disposición para aprender y adaptarse a nuevas tecnologías y entornos de trabajo.
- Metodologías ágiles, Scrum:** experiencia en la gestión de proyectos utilizando metodologías ágiles.

OTROS

- Proyectos DIY: impresión 3D, servicios self-hosted
- Immich
- InfluxDB
- Home Assistant
- Grafana
- Diseño de dispositivos electrónicos relacionados con la música.
- Licencia de conducir B y coche propio.